Jerarquía de Memoria

Estructura de Computadores Semana 14

Bibliografía:

[BRY16] Cap.6 Computer Systems: A Programmer's Perspective 3rd ed. Bryant, O'Hallaron. Pearson, 2016

Signatura ESIIT/C.1 BRY com

Transparencias del libro CS:APP, Cap.6

Introduction to Computer Systems: a Programmer's Perspective

Autores: Randal E. Bryant y David R. O'Hallaron

http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/academic/class/15213-f15/www/schedule.html

Guía de trabajo autónomo (4h/s)

- **Lectura:** del Cap.6 CS:APP (Bryant/O'Hallaron)
 - Accessing Main Memory, Random Access Memory, Enhanced DRAMs
 - § 6.1.1 pp.623-625, 615-621, *621-622*
 - Locality, The Memory Hierarchy
 - § 6.2 6.3 pp.640-650
 - Disk Storage, Nonvolatile Memory, Solid State Disks, Storage Technology Trends
 - § 6.1.2 .1.3 pp.625-636, 622-623, 636-638-640
- **Ejercicios:** del Cap.6 CS:APP (Bryant/O'Hallaron)
 - Probl. 6.1 § 6.1.1, p.620
 - Probl. 6.7 6.8 § 6.2.3, pp.644, 645
 - Probl. 6.2 6.6 § 6.1.2, pp.628, 631, 632, 637, 640

Bibliografía:

[BRY16] Cap.6

Computer Systems: A Programmer's Perspective 3rd ed. Bryant, O'Hallaron. Pearson, 2016

Signatura ESIIT/C.1 BRY com

Memoria I: Jerarquía de memoria

- La abstracción de memoria (concepto de Lectura y Escritura)
- RAM: bloque constructivo de memoria principal
- Configuración y diseño de memorias utilizando varios chips
- Localidad de las referencias
- Jerarquía de memoria
- Tecnologías de almacenamiento, y tendencias

Lectura y Escritura (de/a) Memoria

■ Escritura

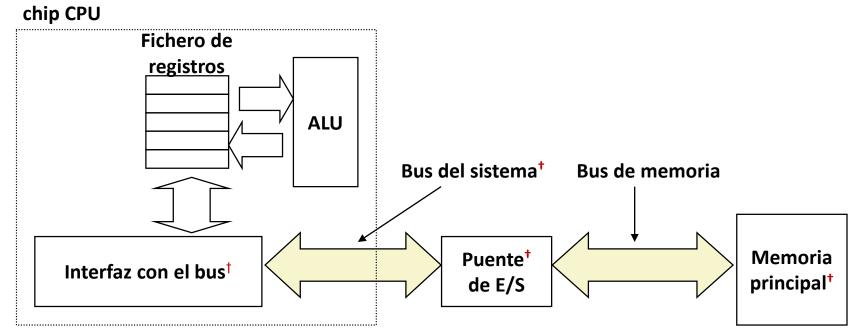
- Transferir datos de CPU a memoria movg %rax, 8(%rsp)
- Operación "Store"

Lectura

- Transferir datos de memoria a CPU movg 8(%rsp),%rax
- Operación "Load"

Estructura de buses CPU – Memoria (tradicional[‡])

- Un bus es un conjunto de cables en paralelo que transportan direcciones, datos, y señales de control
- Típicamente a un bus se conectan varios dispositivos



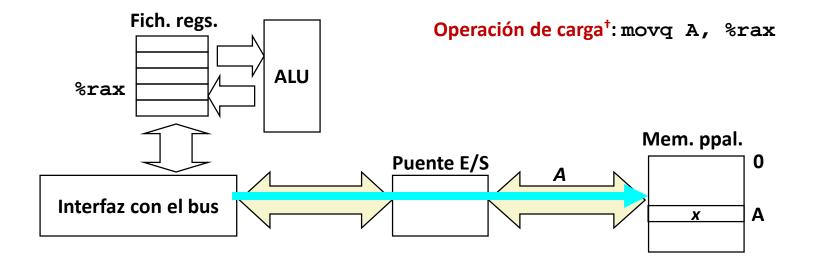
^{† &}quot;System bus", "Bus interface", "I/O bridge", "Main memory".

5

[‡] North/SouthBridge (1990), Intel Hub Arch (IHA=MCH/ICH 1999), Platform Controller Arch=(IMC/)PCH (2008), IOH/ICH (2008).

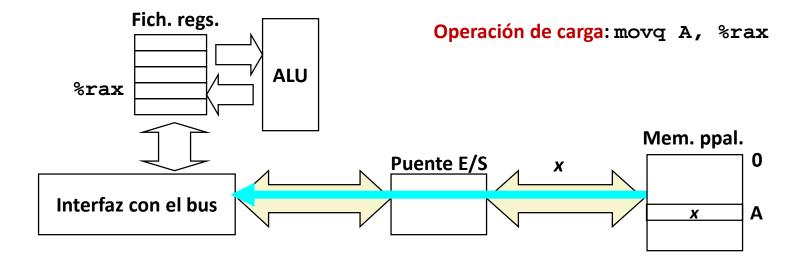
Transacción de Lectura de Memoria (1)

La CPU pone la dirección A en el bus de memoria



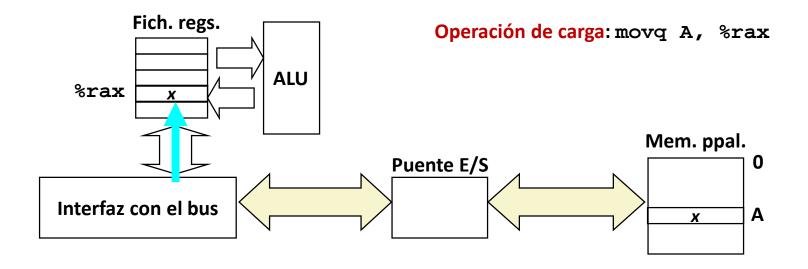
Transacción de Lectura de Memoria (2)

■ La memoria principal recibe dirección A del bus de memoria, recupera la palabra x, y la pone en el bus



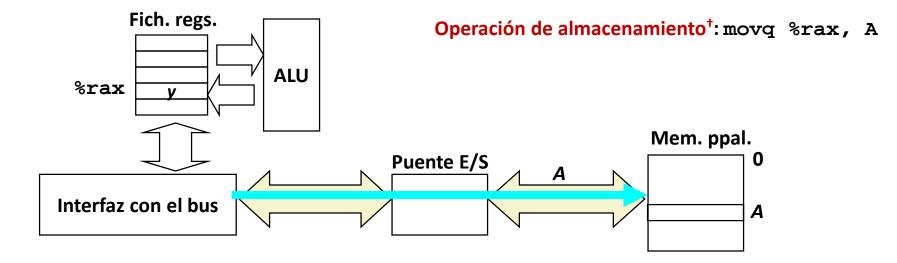
Transacción de Lectura de Memoria (3)

■ La CPU lee palabra x del bus y la copia al registro %rax



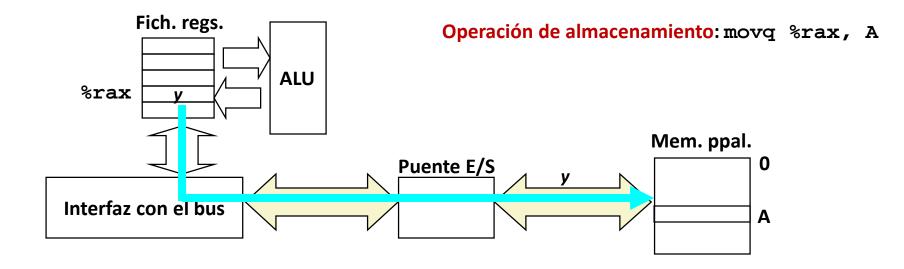
Transacción de Escritura a Memoria (1)

■ La CPU pone dirección A en el bus. La mem. ppal. la recibe y espera a que llegue la palabra de datos correspondiente



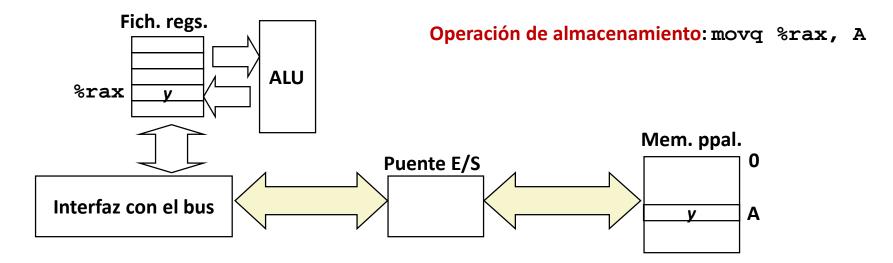
Transacción de Escritura a Memoria (2)

■ La CPU pone la palabra de datos y en el bus



Transacción de Escritura a Memoria (3)

 La memoria principal recibe la palabra de datos y del bus y la almacena en la posición con dirección A



Memoria I: Jerarquía de memoria

- La abstracción de memoria (concepto de Lectura y Escritura)
- RAM: bloque constructivo de memoria principal
- Configuración y diseño de memorias utilizando varios chips
- Localidad de las referencias
- Jerarquía de memoria
- Tecnologías de almacenamiento, y tendencias

Algunas definiciones

Tiempo de acceso:

- tiempo que se requiere para leer (o escribir) un dato (palabra) en la memoria
 - medido en ciclos o en (n-μ-m) s
- Ancho de banda: (de la memoria de un computador)
 - Número de palabras a las que puede acceder el procesador (o que se pueden transferir entre el procesador y la memoria) por unidad de tiempo
 - medido en (K-M-G) B/s

Algunas definiciones

Métodos de acceso:

- Aleatorio (RAM): tiempo de acceso independiente de posición a acceder
 - SRAM, ROM
- Secuencial (SAM): t. acceso depende de posición de los datos a acceder
 - Cinta magnética
- Directo (semialeatorio, DASD direct access storage device)
 - tiempo acceso tiene una componente aleatoria y otra secuencial
 - Discos giratorios (época en que lat. rotacional >> t. búsqueda)
- actualmente muchos dispositivos tienen 2 o más componentes acceso
 - DRAM: $CL-T_{RCD}-T_{RP}-T_{RAS}$
 - (CAS latency, Row-Col delay, Row precharge, Row active)
 - No es lo mismo acceder a nueva fila, a otra columna de la misma fila, a ráfaga...

Memoria de Acceso Aleatorio (RAM)

Características principales

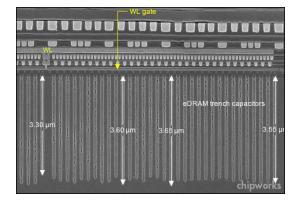
- La RAM tradicionalmente se empaqueta como un chip
 - o incluida[†] como parte de un chip procesador
- Unidad básica almacenamiento es normalmente una celda (1 bit/celda)
- Múltiples chips de RAM forman una memoria

La RAM tiene dos variedades:

- SRAM (RAM estática)
- DRAM (RAM Dinámica)

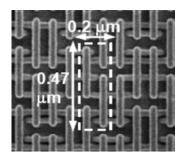
Tecnologías RAM

DRAM



- (1 Transistor + 1 condensador) / bit
 - Condensador orientado verticalmente
- Debe refrescar estado periódicamente

SRAM



- 6 transistores / bit
 - 2 inversores (x 2 tr) + 2 puertas de paso
- Mantiene el estado indefinidamente

SRAM

Celda de memoria SRAM

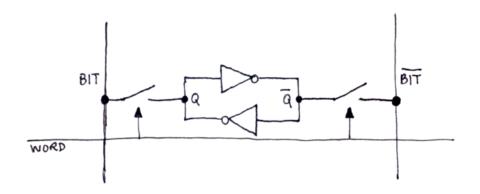
Estática ⇒ los datos almacenados se mantienen por un tiempo indefinido si hay alimentación. Biestable formado por dos inversores acoplados. BIT WORD WORD El dato almacenado está BIT * 6 transistores. representado por Q y /Q. Las líneas de bit BIT y /BIT se utilizan para transferir datos desde o hacia la celda.

Cuando la línea WORD esté a 1 se selecciona la celda para lectura o escritura.
 Cuando la línea WORD esté a 0 los dos transistores asociados no conducen, desconectando la celda de las líneas de bit.

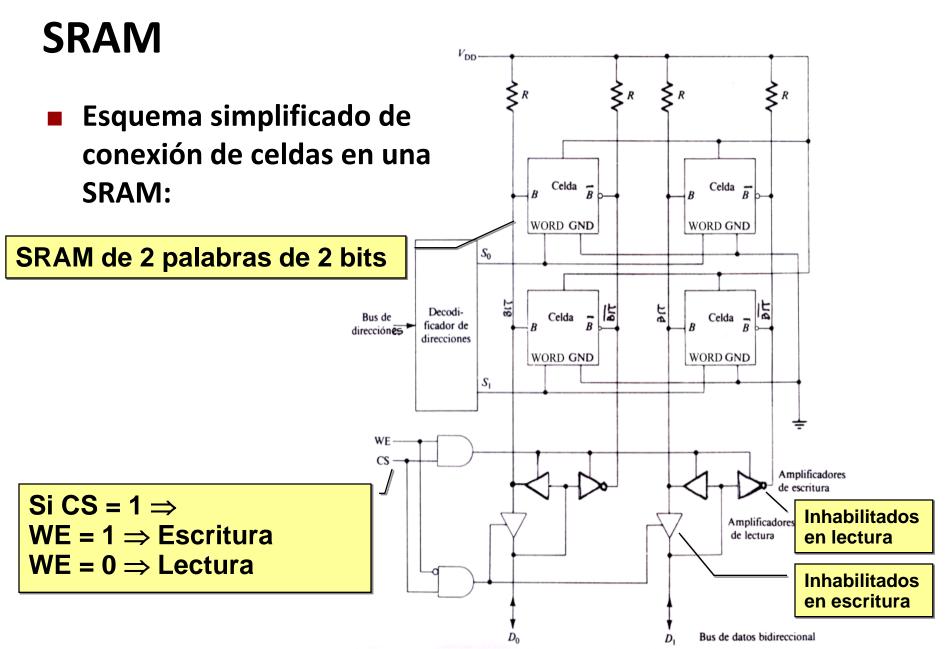
SRAM

Celda de memoria SRAM

- Operación de <u>lectura</u>:
 - Se selecciona la celda poniendo WORD a 1 ⇒ Q se conecta a BIT y /Q a /BIT.
 - Si Q = 1 (/Q = 0) ⇒ la línea /BIT se pone a 0.
 - BIT = 1 y /BIT = $0 \Rightarrow$ se lee un 1.
 - Si Q = 0 (/Q = 1) \Rightarrow la línea BIT se pone a 0.
 - BIT = 0 y /BIT = $1 \Rightarrow$ se lee un 0.



- ✓ Lectura no destructiva.
- ✓ Mayor velocidad que DRAM.

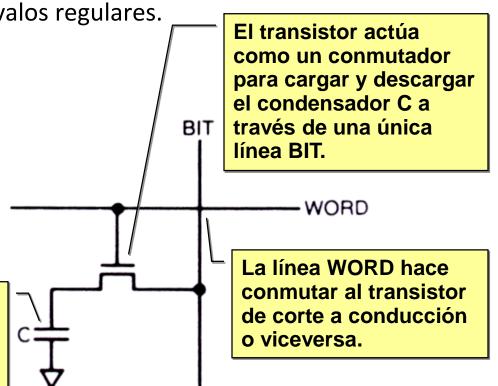


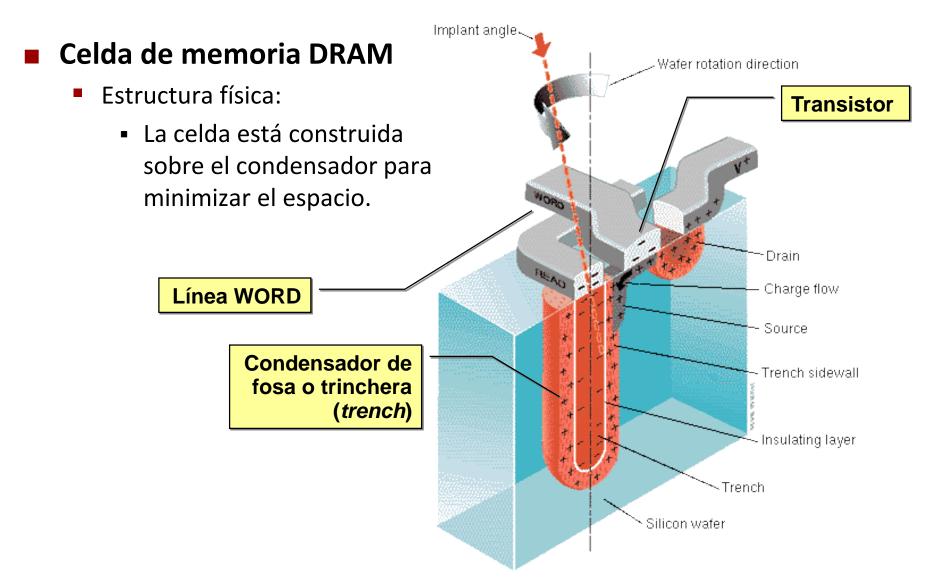
Celda de memoria DRAM

Dinámica ⇒ los datos almacenados decaen o se desvanecen y deben ser restaurados a intervalos regulares.

✓ Sencillez de la celda de almacenamiento.

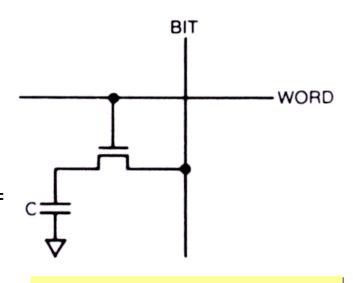
La información se almacena en forma de carga eléctrica en un condensador C. La presencia (o ausencia) de carga indica que hay almacenado un 1 (o un 0).





Celda de memoria DRAM

- Operación de <u>lectura</u>:
 - La circuitería externa convierte a BIT en una línea de salida, seleccionándose la celda con WORD = 1.
 - Si C está cargado (= 1) ⇒ se descarga a través de la línea BIT ⇒ se produce un pulso de corriente que es detectado por un amplificador de salida ("sense amplifier") ⇒ aparece un 1 en la línea de datos de salida.
 - Si C está descargado (= 0) ⇒ no se produce pulso de corriente ⇒ aparece un 0 en la línea de datos de salida.

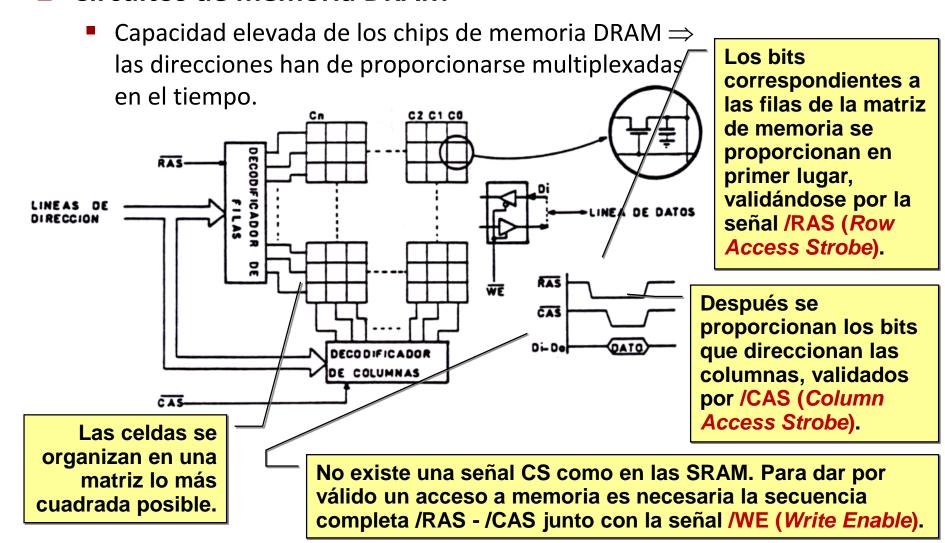


* Lectura destructiva.

Debe ir seguida de una escritura que restaure el estado original.

Realizada automáticamente por los circuitos de control de la DRAM

Circuitos de memoria DRAM



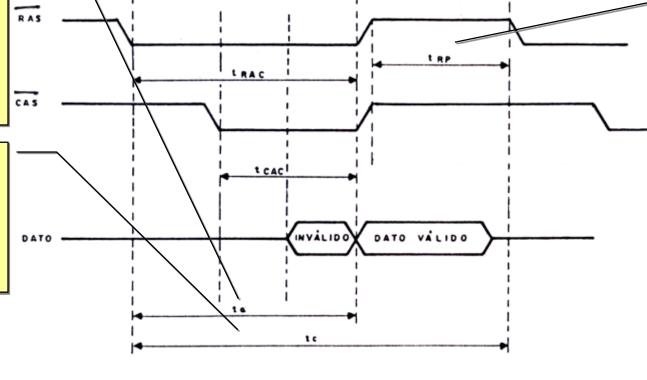
- Tiempo de acceso.
- Tiempo de ciclo.

t_{RAC} = t_a
(tiempo de acceso):
tiempo desde que se
inicia una lectura
(/RAS↓) hasta que el
dato está disponible en
el bus de datos.

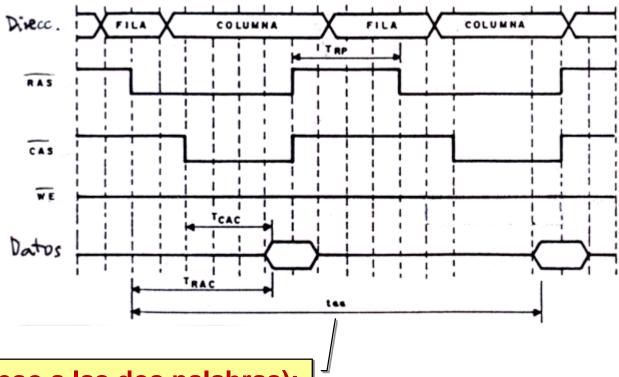
t_c (tiempo de ciclo): tiempo mínimo entre dos accesos consecutivos.

$$t_{c} \cong t_{RAC} + t_{RP}$$
$$t_{c} > t_{a}$$

No se puede comenzar un segundo acceso tras t_a , dado que las lecturas son destructivas (el condensador de la celda de memoria se descarga) y es necesario esperar t_{RP} (tiempo de precarga de fila) para que la circuitería interna de la DRAM restaure el valor de las celdas de la fila correspondiente.



Acceso a dos palabras:

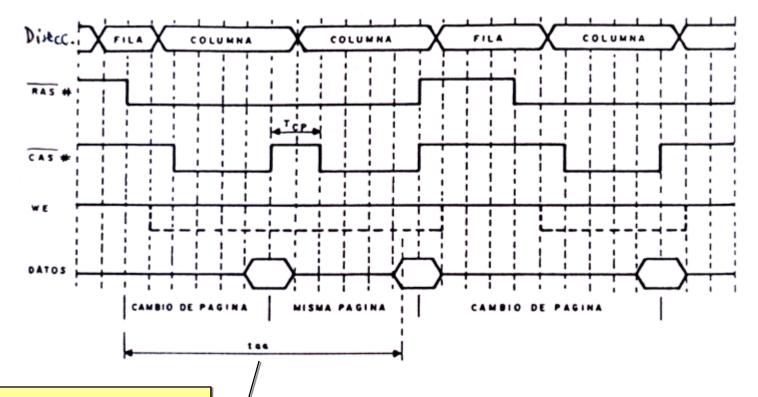


 t_{aa} (tiempo de acceso a las dos palabras): $t_{aa} \cong t_{RAC} + t_{RP} + t_{RAC}$

Ej.: $t_{aa} \cong 80 \text{ ns} + 60 \text{ ns} + 80 \text{ ns} = 220 \text{ ns}$

DRAM FPM

Acceso en modo página rápido (Fast Page Mode):

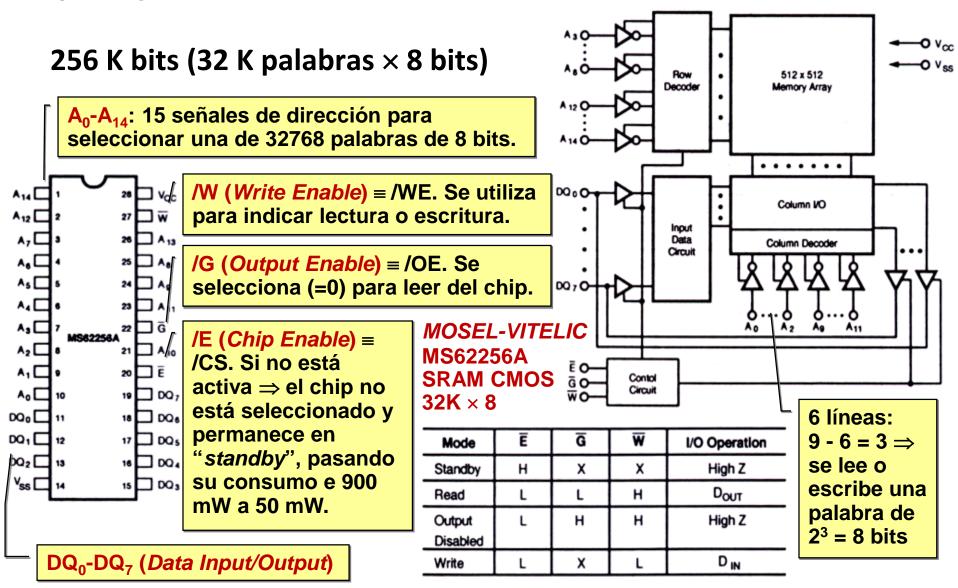


t_{aa} (tiempo de acceso a dos palabras en modo página):

$$t_{aa} \cong t_{RAC} + t_{CP} + t_{CAC}$$

Ej.: $t_{aa} \cong 80 \text{ ns} + 10 \text{ ns} + 20 \text{ ns} = 110 \text{ ns}$

Ejemplo de SRAM

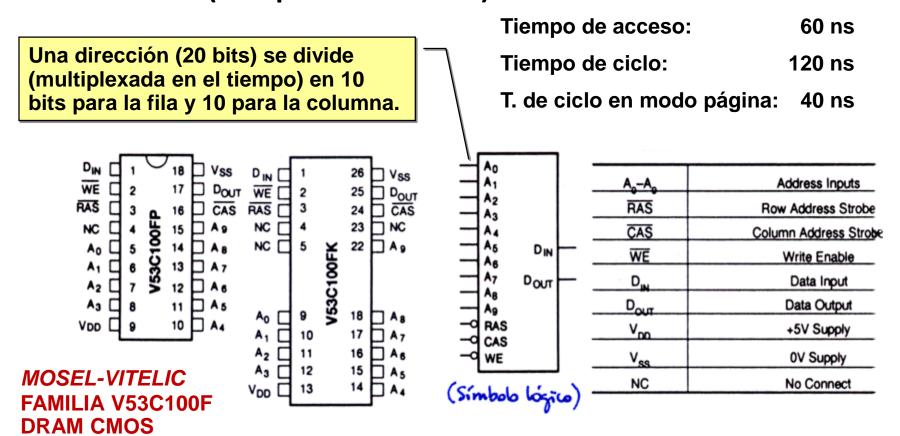


FAST PAGE MODE

 $1M \times 1$ BIT

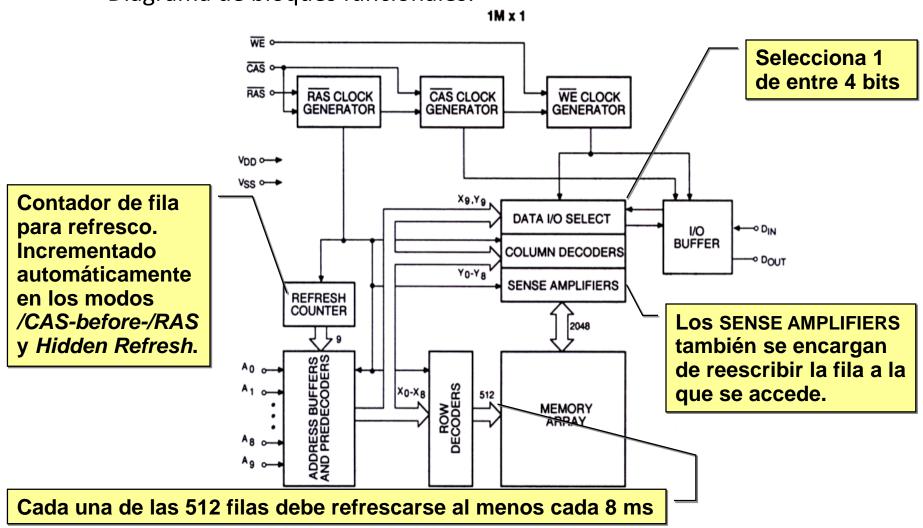
Ejemplo de DRAM

FPM 1 M bit (1 M palabras × 1 bit)



Ejemplo de DRAM

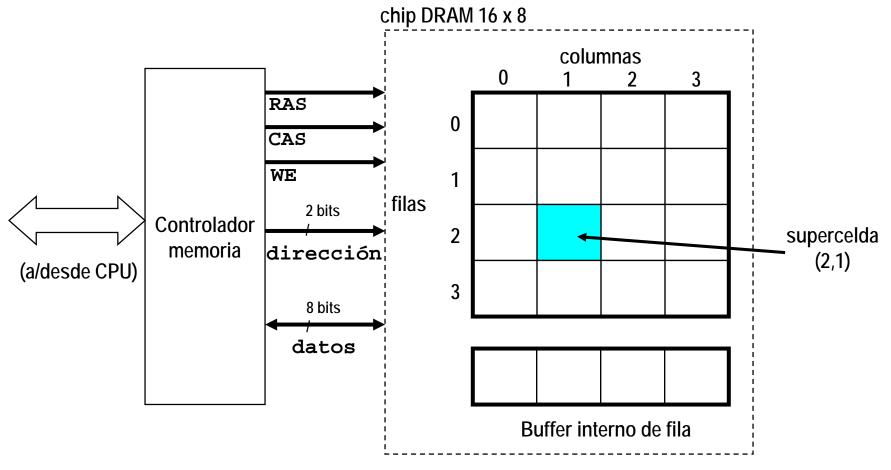
Diagrama de bloques funcionales:



Organización DRAM convencional

\blacksquare DRAM $d \times w$:

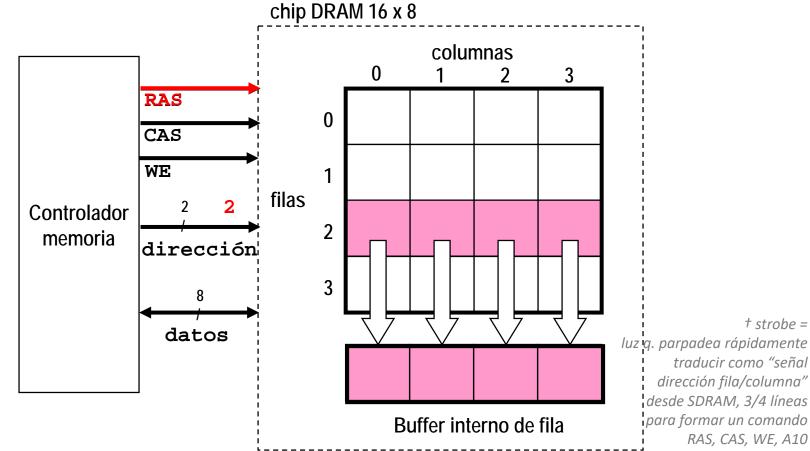
• $d \cdot w$ bits total organizados como d superceldas de tamaño w bits



Lectura de Supercelda DRAM (2,1)

Paso 1(a): RAS (Row address strobe[†], comando Activate) selecciona fila 2

Paso 1(b): Fila 2 copiada de array DRAM a buffer de fila



Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Synchronous dynamic random-access memory#Commands

t strobe =

traducir como "señal

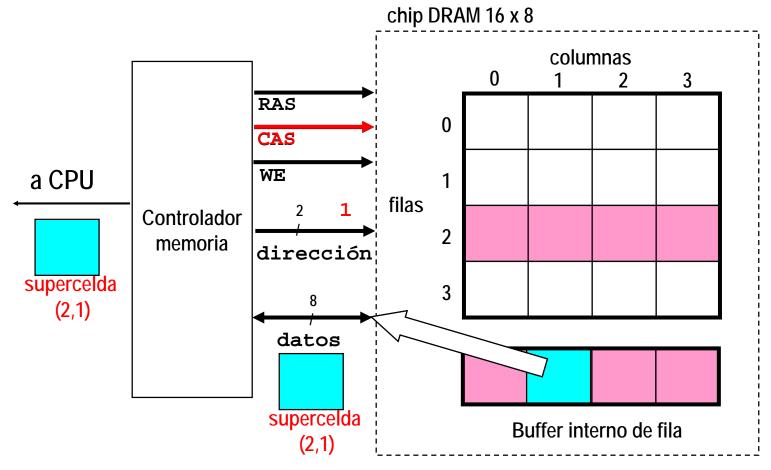
RAS. CAS. WE. A10

Lectura de Supercelda DRAM (2,1)

Paso 2(a): CAS (Column address strobe, comando Read) selecciona columna 1

Paso 2(b): Supercelda (2,1) copiada de buffer a líneas bus datos \rightarrow CPU.

Paso 3: Buffer copiado de vuelta a la fila para refrescar datos



Resumen SRAM vs DRAM

		tiempo acceso				Aplicaciones
SRAM	6 ú 8	1x	No	Quizás	100x	memoria cache
DRAM	1	10x	Sí	Sí	1x	memoria principal, frame buffers [†]

EDC[‡]: Error detection and correction

Tendencias

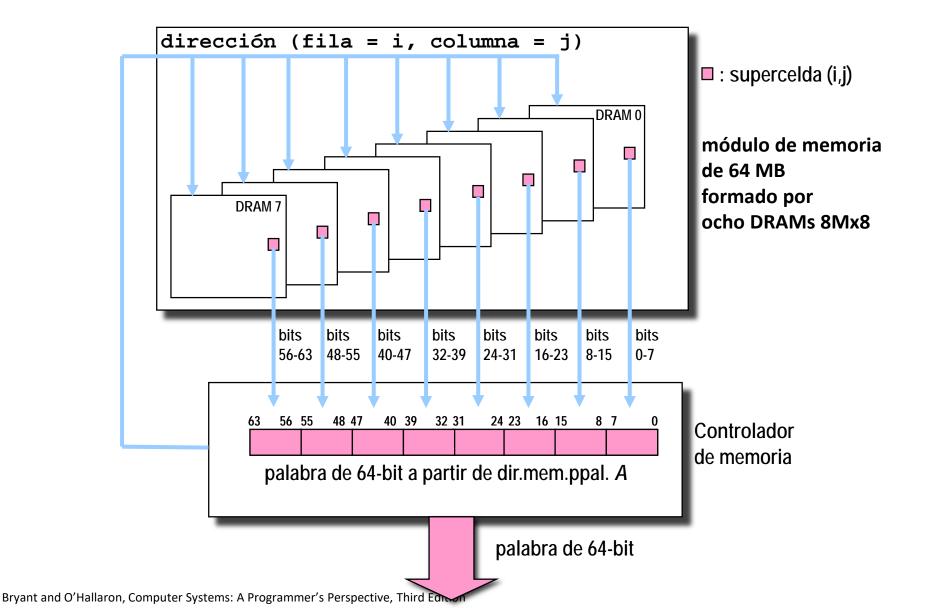
- La SRAM escala con la tecnología de semiconductores
 - está llegando a sus límites
- Escalado DRAM limitado por mínima capacidad necesaria C (condensador)
 - razón de aspecto limita cómo de profundo se puede hacer el C
 - también llegando a su límite

DRAMs mejoradas

- Funcionamiento celda DRAM no ha cambiado desde invención
 - Comercializada por Intel en 1970
- Núcleos DRAM con mejor lógica de interfaz y E/S más rápida:
 - DRAM síncrona (SDRAM)
 - Usa una señal de reloj convencional en lugar de control asíncrono
 - puede aceptar un comando y transferir una palabra en cada ciclo reloj
 - puede hacer pipeline accediendo concurrentemente a distintos bancos
 - Reinterpreta señales RAS/CAS/WE/A10 como comando (Activate, Read...)
 - Añade 1..3 bits selección banco (BA₀₋₂) (2,4,8 "Memory Arrays")
 - DRAM síncrona a doble velocidad datos (double data-rate, DDR SDRAM)
 - temporización a doble flanco envía 2 bits por ciclo por pin
 - diferentes tipos según el tamaño de un pequeño buffer precaptación:
 - DDR (2 bits), DDR2 (4 bits), DDR3 (8 bits), DDR4 (8[†] bits)
 - DDR4 cambia formato comandos (ACT, RAS/CAS/WE=A₁₆₋₁₄, BC/AP=A_{12,10})
 - para 2010, estándar para mayoría sistemas sobremesa y servidor
 - Intel Core i7 admite SDRAM DDR3 y/o DDR4 (según modelo)

‡ Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Synchronous_dynamic_random-access_memory#Command_signals
Los entusiastas pueden consultar la tesis enlazada en "See also": http://drum.lib.umd.edu/bitstream/1903/11269/1/Gross_umd_0117N_11844.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/DDR4_SDRAM#Command_encoding † formato de los comandos

Módulos de Memoria



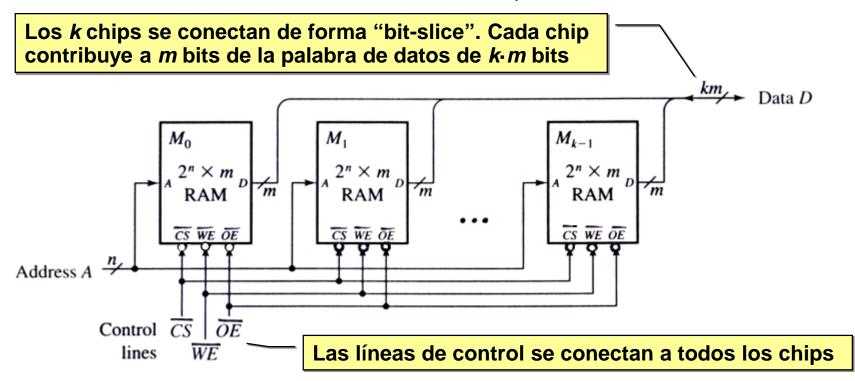
Memoria I: Jerarquía de memoria

- La abstracción de memoria (concepto de Lectura y Escritura)
- RAM: bloque constructivo de memoria principal
- Configuración y diseño de memorias utilizando varios chips
- Localidad de las referencias
- Jerarquía de memoria
- Tecnologías de almacenamiento, y tendencias

Ampliación de memoria

Problema:

- Construir una memoria de 2^N palabras de M bits a partir de chips de 2^n palabras de m bits.
- ① Incrementar el ancho de palabra de m a $k \cdot m = M$
 - Necesitamos k circuitos de tamaño de palabra m:



Ampliación de memoria

② Incrementar el número de palabras de

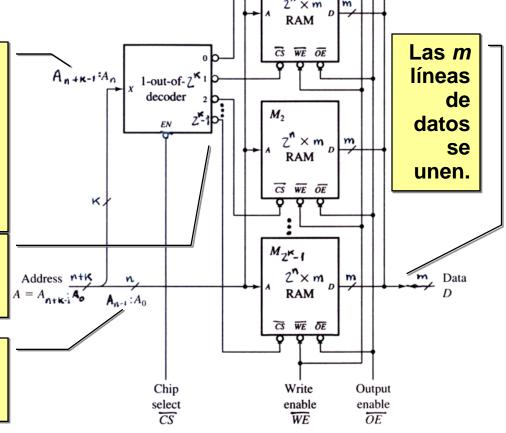
 2^n a $2^{n+k}=2^N$

• Necesitamos 2^k circuitos de 2^n palabras y un decodificador de 1 entre 2^k .

Las k líneas de dirección de orden superior $(A_{n+k-1}:A_n)$ se conectan a las entradas de un decodificador de k a 2^k \Rightarrow cada configuración de los n+k bits hace que se seleccione solamente el circuito RAM indicado por los bits de dirección $A_{n+k-1}:A_n$.

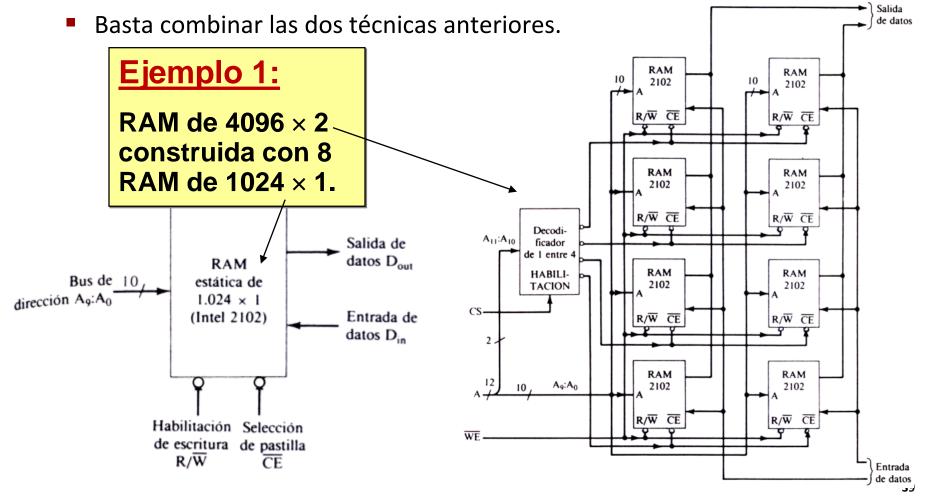
Las 2^k líneas de salida del decodificador se conectan a las entradas de selección /CS de los 2^k circuitos.

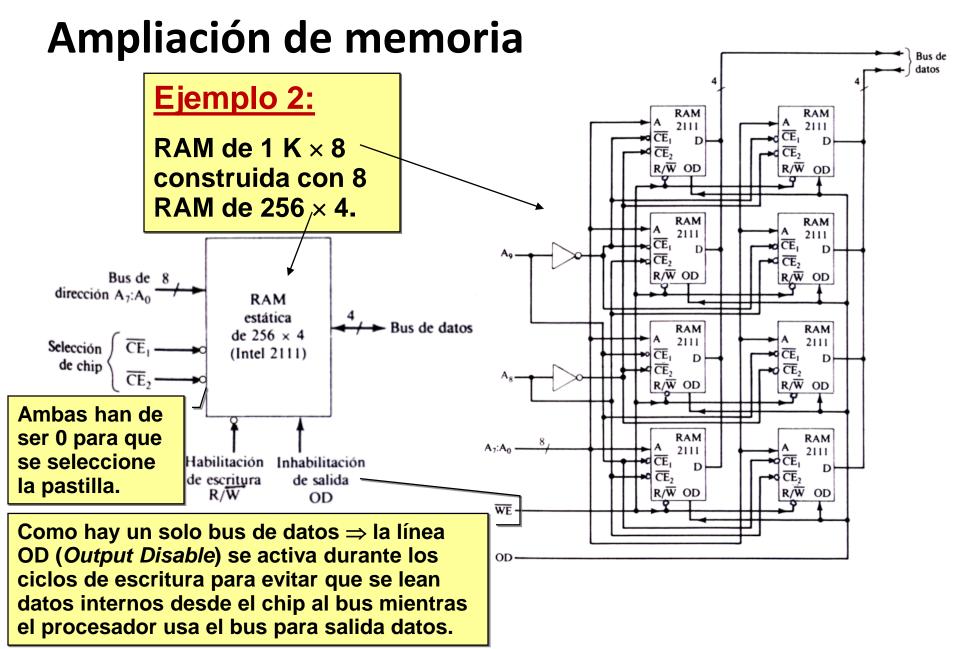
Las n líneas de dirección de orden inferior se conectan en común a las líneas de dirección de los 2^k chips.



Ampliación de memoria

③ Incrementar simultáneamente el número de palabras y el ancho de palabra.



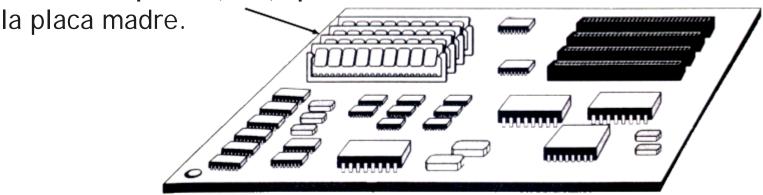


Módulos de memoria en línea

En los 80, la memoria solía soldarse directamente en la placa madre del ordenador. Pero a medida que aumentaron los requisitos de memoria, esta técnica resultó poco factible.



- SIMM, DIMM, SODIMM:
 - Varios chips DRAM en una pequeña placa de circuito impreso (PCB) que calza en un conector en

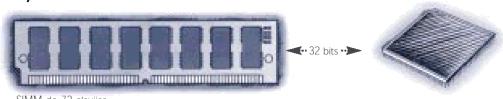


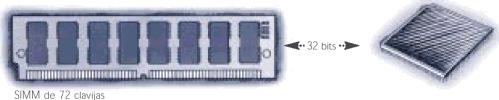
- √ método flexible para actualizar la memoria
- √ ocupa menos espacio en la placa madre.
- Normalmente sólo se ampliaba el bus de datos, no el de direcciones (no había necesidad de decodificador).

Módulos de memoria SIMM



- SIMM (Single In-line Memory Module)
 - En un SIMM, cada contacto de una cara está conectado con el alineado en la otra cara para formar un único contacto.
 - 80's y 90's, FPM y EDO-RAM
 - 30 contactos:
 - 8 bits de datos ⇒ 4 SIMM para bus 32 bits.
 - 12 pines dirección \Rightarrow 24 bits dir \Rightarrow 16MB máx.
 - 72 contactos:
 - 32 bits de datos (24 bits dir) ⇒ 64MB máx.
 - Dos rangos[†] (con /RAS1, /RAS3) \Rightarrow 128MB máx.





Módulos de memoria DIMM

DIMM (Dual In-line Memory Module)

 En DIMM los contactos opuestos están aislados eléctricamente para formar dos contactos separados.

90's-hoy, SDRAM-DDR-...-DDR5

64 bits de datos (ó 72 con ECC)

Incremento progresivo pines:

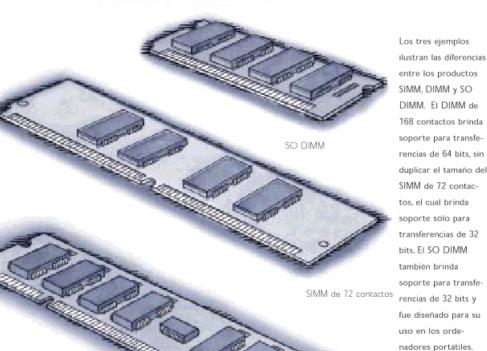
168-pin: FPM, EDO y SDRAM

184-pin: DDR

240-pin: DDR2, DDR3

288-pin: DDR4, DDR5





Módulos de memoria SODIMM



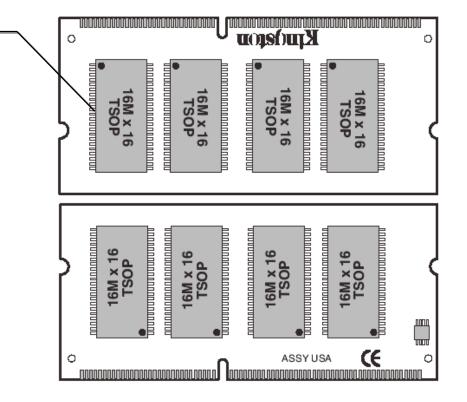
- **SODIMM** (Small Outline DIMM)
 - Menos tamaño que un DIMM, menos contactos.
 - Uso en portátiles. (100/144-pin SDR, 200-pin DDR-DDR2, 204-pin DDR3, 260-pin DDR4)
 - Ejemplo: SODIMM SDR (144-pin) de 256 MB ($2 \times 16M \times 64$) a 133 MHz:

8 chips (4 en cada cara) SDRAM a 133 MHz de 16M × 16

Cada chip tiene 4 bancos de 4M × 16

Bus de datos: 64 bits = 4 chips × 16 bits/chip

El módulo tiene 2 ranks (¡en este caso sí se amplía el número de direcciones!)



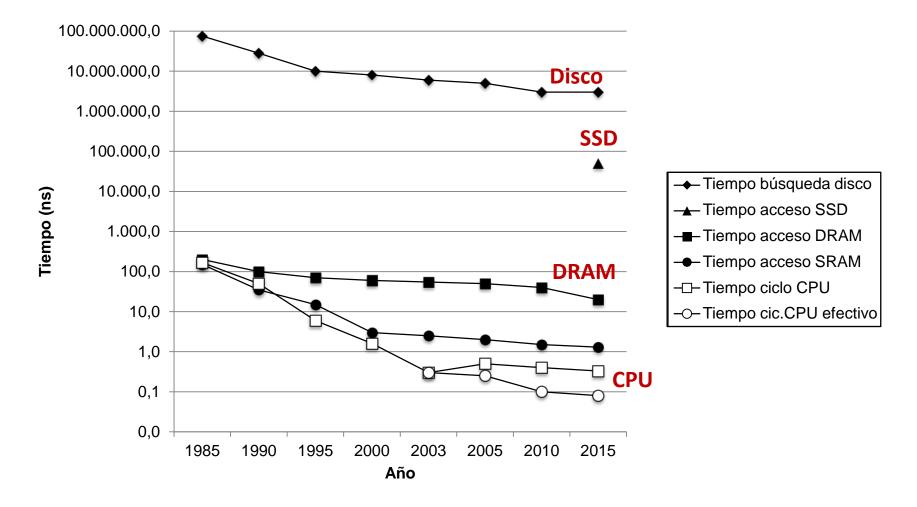
† Ver https://en.wikipedia.org/wiki/SO-DIMM https://en.wikipedia.org/wiki/DIMM#Ranking

Memoria I: Jerarquía de memoria

- La abstracción de memoria (concepto de Lectura y Escritura)
- RAM: bloque constructivo de memoria principal
- Configuración y diseño de memorias utilizando varios chips
- Localidad de las referencias
- Jerarquía de memoria
- Tecnologías de almacenamiento, y tendencias

La brecha[†] CPU-Memoria

La brecha entre velocidades de disco, DRAM y CPU se ensancha.



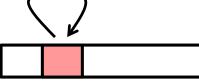
¡Localidad al rescate!

La clave para salvar esta brecha CPU-Memoria es una propiedad fundamental de los programas informáticos conocida como localidad

Localidad

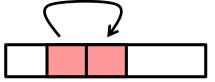
 Principio de localidad: Los programas tienden a usar datos e instrucciones con direcciones iguales o cercanas a las que han usado recientemente

Localidad temporal:



 Elementos referenciados recientemente probablemente serán referenciados de nuevo en un futuro próximo

Localidad espacial:



 Elementos con direcciones cercanas tienden a ser referenciados muy juntos en el tiempo

Expresión matemática de localidad

si en instante tiempo t se accede al dato/posición mem. d(t)...

Temporal

• d(t + n) = d(t) con n pequeño

Espacial

• d(t + n) = d(t) + k con n,k pequeños

Ejemplo de Localidad

```
sum = 0;
for (i = 0; i < n; i++)
    sum += a[i];
return sum;</pre>
```

Referencias a datos

 Referenciar elementos array en sucesión (patrón de referencias de paso-1[†])

Referenciar variable sum cada iteración

Referencias a instrucciones

Referenciar instrucciones en secuencia

Iterar bucle repetidamente

Localidad Espacial o Temporal?

espacial

temporal

espacial

temporal

Estimaciones cualitativas de localidad

 Afirmación: Ser capaz de mirar un código y sacar una idea cualitativa de su localidad es una habilidad clave para un programador profesional

Pregunta: ¿Tiene esta función buena localidad respecto al

array a?

Pista: alm. por filas (row-major order)

Respuesta: sí

```
int sum_array_rows(int a[M][N])
{
   int i, j, sum = 0;

   for (i = 0; i < M; i++)
        for (j = 0; j < N; j++)
            sum += a[i][j];
   return sum;
}</pre>
```

a a a a [0] [0] [N-1] [0] a a [1] [N-1]		a [M-1] • • •	a [M-1] [N-1]
---	--	------------------	---------------------

Ejemplo de localidad

Pregunta: ¿Tiene esta función buena localidad respecto al array a?

```
int sum_array_cols(int a[M][N])
{
   int i, j, sum = 0;

   for (j = 0; j < N; j++)
        for (i = 0; i < M; i++)
        sum += a[i][j];
   return sum;
}</pre>
```

Respuesta: no, salvo si...

N es muy pequeño ...o M muy muy pequeño y N no muy grande

a a a a [0] • • • [0] [1] • • • [1] • • • • [N-1]	a [M-1] • • •	a [M-1] [N-1]
---	------------------	---------------------

Ejemplo de Localidad

Pregunta: Se pueden permutar los bucles de forma que la función recorra el array 3-d a con patrón de referencias de paso-1 (y tenga por tanto buena localidad espacial)?

```
int sum_array_3d(int a[M][N][N])
    int i, j, k, sum = 0;
    for (i = 0; i < N; i++)
        for (j = 0; j < N; j++)
            for (k = 0; k < M; k++)
                sum += a[k][i][j];
   return sum;
```

Respuesta: sí: for k,i,j, bucles en mismo orden índices

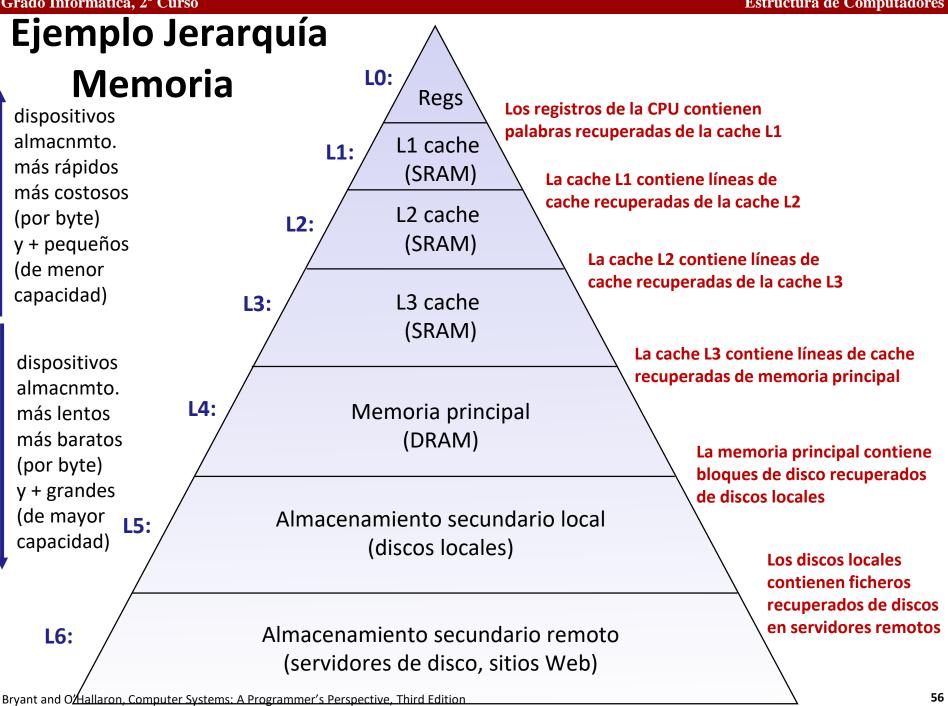
(segunda opción, peor) **for i,k,j,** haría NxM bucles (de N elems, paso-1)

Memoria I: Jerarquía de memoria

- La abstracción de memoria (concepto de Lectura y Escritura)
- RAM: bloque constructivo de memoria principal
- Configuración y diseño de memorias utilizando varios chips
- Localidad de las referencias
- Jerarquía de memoria
- Tecnologías de almacenamiento, y tendencias

Jerarquía de Memoria

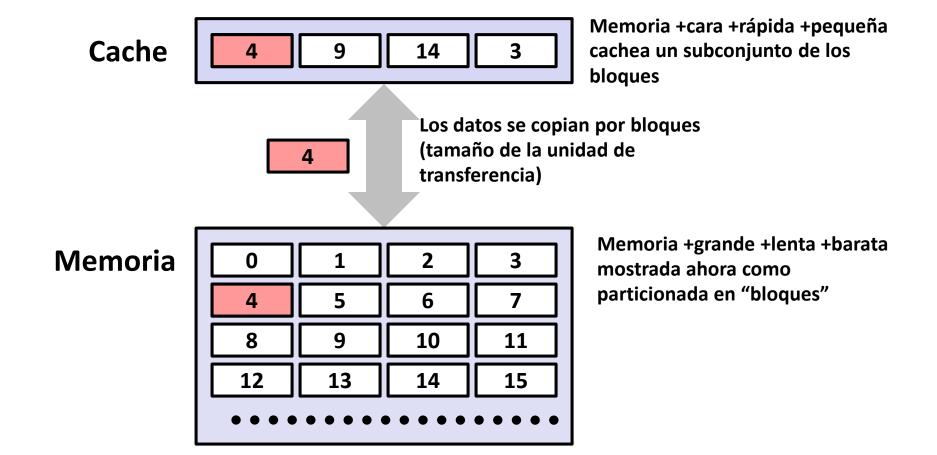
- Algunas propiedades fundamentales y perdurables del hardware y software:
 - Las tecnologías de almacenamiento rápidas cuestan más por byte, tienen menor capacidad y requieren más potencia (¡calor!)
 - La brecha velocidad CPU-memoria principal se está ampliando
 - Los programas bien escritos tienden a exhibir buena localidad
- Estas propiedades fundamentales se complementan muy convenientemente
- Sugieren un enfoque para organizar sistemas de memoria y almacenamiento conocido como jerarquía de memoria



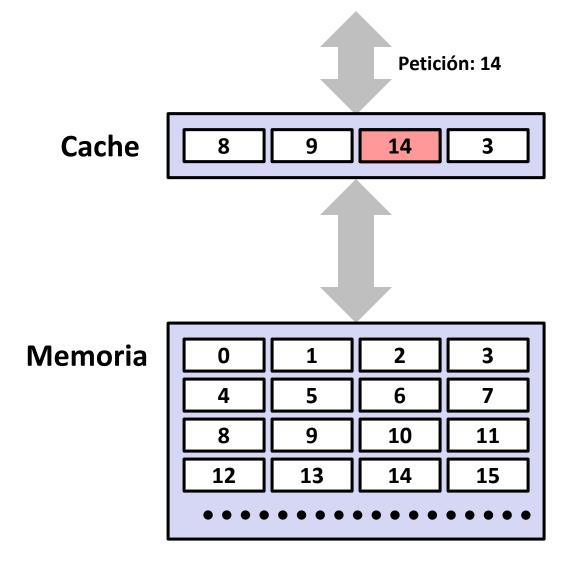
Caches

- Cache: Un dispositivo de almcnmto más rápido y pequeño que funciona como zona de trabajo temporal para un subconjunto de los datos de otro dispositivo mayor y más lento
- Idea fundamental de una jerarquía de memoria:
 - ∀k, el dispositivo a nivel k (+rápido, +pequeño) sirve de cache para el dispositivo a nivel k+1 (+lento, +grande)
- ¿Por qué funcionan bien las jerarquías de memoria?
 - Debido a la localidad, los programas suelen acceder a los datos a nivel k
 más a menudo que a los datos a nivel k+1
 - Así, el almacenamiento a nivel k+1 puede ser más lento, y por tanto más barato (por bit) y más grande
- *Idea Brillante (ideal):* La jerarquía de memoria conforma un gran conjunto de almacenamiento que cuesta como el más barato pero que proporciona datos a los programas a la velocidad del más rápido

Conceptos Generales de Cache



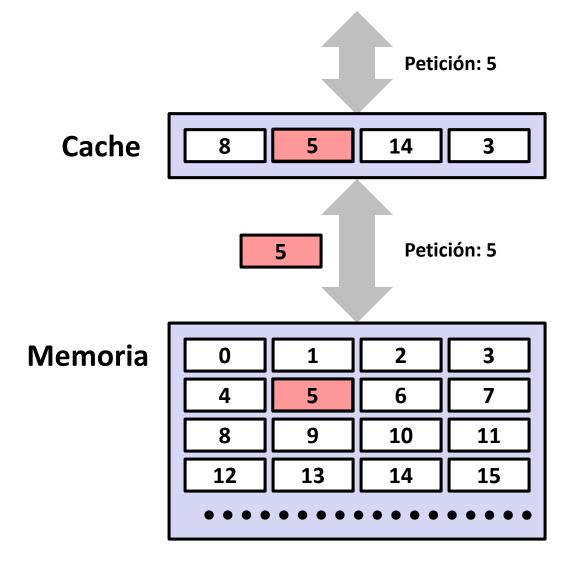
Conceptos Generales de Cache: Acierto[†]



Se necesitan datos del bloque b

El bloque b está en cache: ¡Acierto!

Conceptos Generales de Cache: Fallo[†]



Se necesitan datos del bloque b

El bloque b no está en cache: ¡Fallo!

El bloque b se capta de memoria

El bloque b se almacena en cache

- Política de colocación[†]: determina dónde va b
- Política de reemplazo[†]: determina qué bloque es desalojado[†] (víctima)

t cache miss [re]placement policy, evicted/victim block 60

Conceptos Generales de Cache: 3 Tipos de Fallo de Cache

Fallos en frío (obligados)

 Los fallos en frío ocurren porque la cache empieza vacía y esta es la primera referencia al bloque

Fallos por capacidad

 Ocurren cuando el conjunto de bloques activos (conjunto de trabajo) es más grande que la cache

■ Fallos por conflicto

- Mayoría caches limitan que los bloques a nivel k+1 puedan ir a pequeño subconjunto (a veces unitario) de las posiciones de bloque a nivel k
 - P.ej. Bloque i a nivel k+1 debe ir a bloque (i mod 4) a nivel k (corr. directa)
- Fallos por conflicto ocurren cuando cache nivel k suficientemente grande pero a varios datos les corresponde ir al mismo bloque a nivel k
 - P.ej. Referenciar bloques 0, 8, 0, 8, 0, 8, ... fallaría continuamente (ejemplo anterior con correspondencia directa)

Ejemplos de cacheado en Jerarquía Memoria

Tipo de Cache	Qué se cachea?	Dónde se cachea?	Latencia (ciclos)	Gestionado por
Registros	Palabras de 4-8 B	CPU (on-chip)	0	Compilador
TLB [†]	Trad. de direcciones	TLB (on-chip)	0	MMU [†] (hardw)
cache L1	Bloques de 64 bytes	L1 (on-chip)	4	Hardware
cache L2	Bloques de 64 B	L2 (on-chip)	10	Hardware
cache L3	Bloques de 64 B	L3 (on-chip)	50	Hardware
Memoria Virtual	Páginas de 4 KB	Memoria principal	200	Hardware + SO
Buffer de disco	Partes de ficheros	Memoria principal	200	so
cache de disco	Sectores de disco	Controladora de disco	100,000	Firmware disco
Buffer disco red	Partes de ficheros	Disco local	10,000,000	Cliente NFS [†]
cache Navegador	Páginas Web	Disco local	10,000,000	Navegador web
cache Web	Páginas Web	Discos de servidores remotos	1,000,000,000	Servidor web proxy [†]

¡Hora de juego!

Conectarse a:

https://swad.ugr.es > EC > Evaluación > Juegos

Memoria I: Jerarquía de memoria

- La abstracción de memoria (concepto de Lectura y Escritura)
- RAM: bloque constructivo de memoria principal
- Configuración y diseño de memorias utilizando varios chips
- Localidad de las referencias
- Jerarquía de memoria
- Tecnologías de almacenamiento, y tendencias

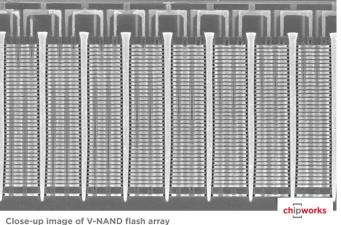
Tecnologías de almacenamiento

Discos Magnéticos



- Almacenamiento en medio magnético
- Acceso electromecánico

Memoria No-volátil (Flash)



- Almacenamnto. como carga persistente
- Implementado con estructura 3-D†
 - +100 niveles de celdas
 - 3 bits de datos por celda

¿Qué hay dentro de una unidad de disco?

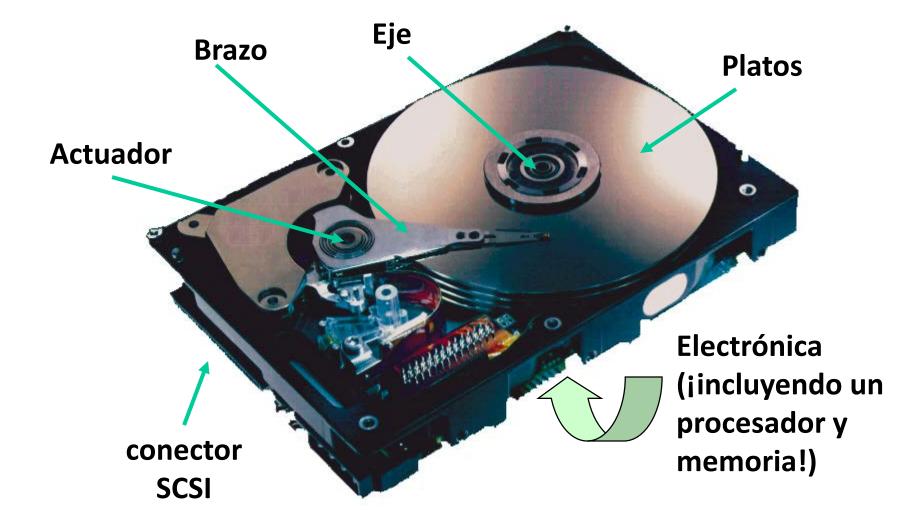
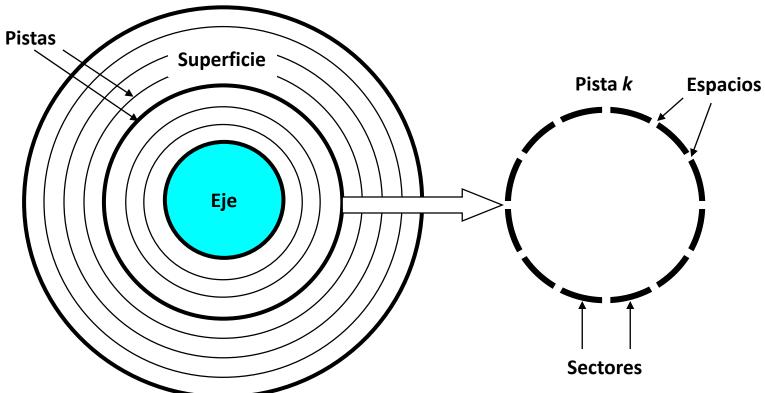


Imagen cortesía de Seagate Technology

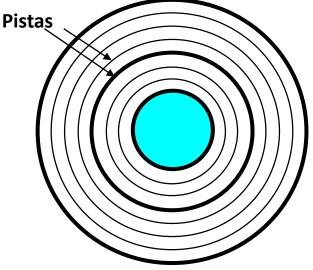
Geometría de un disco

- Los discos consisten en platos con dos superficies (caras)[†]
- Cada cara consiste en anillos concéntricos llamados pistas
- Cada pista consiste en sectores separados por espacios[†]

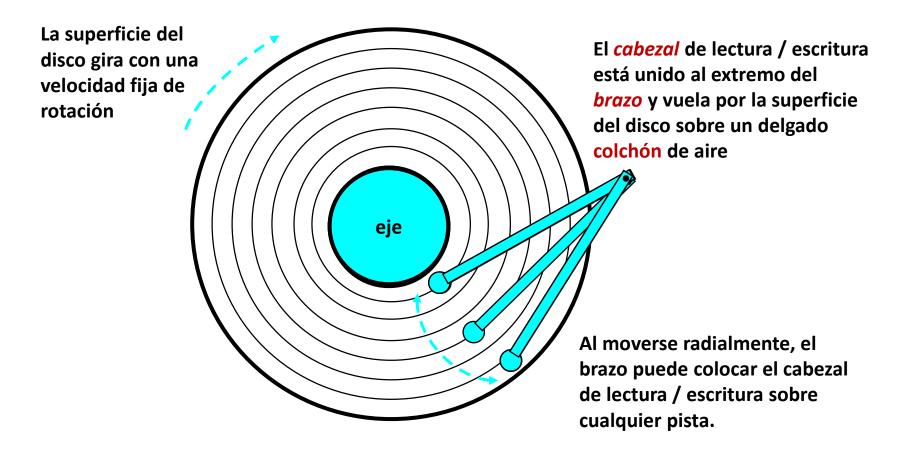


Capacidad de un disco

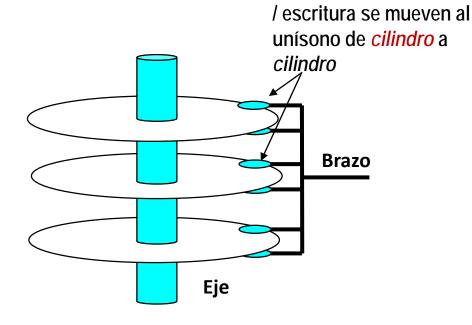
- Capacidad: máximo número de bits que se pueden almacenar
 - Los proveedores expresan la capacidad en unidades de gigabytes (GB) o terabytes (TB), donde 1 GB = 10⁹ Bytes y 1 TB = 10¹² Bytes
- La capacidad queda determinada por estos factores tecnológicos:
 - Densidad de grabación (bits/pulgada[†]): nº de bits que se pueden comprimir en un tramo de pista de 1 pulgada
 - Densidad de pistas (radial) (pistas/pulgada): nº de pistas que se pueden comprimir en un tramo radial de 1 pulgada
 - Densidad superficial (bits/pulg²): producto de ambas densidades (grabación y radial)



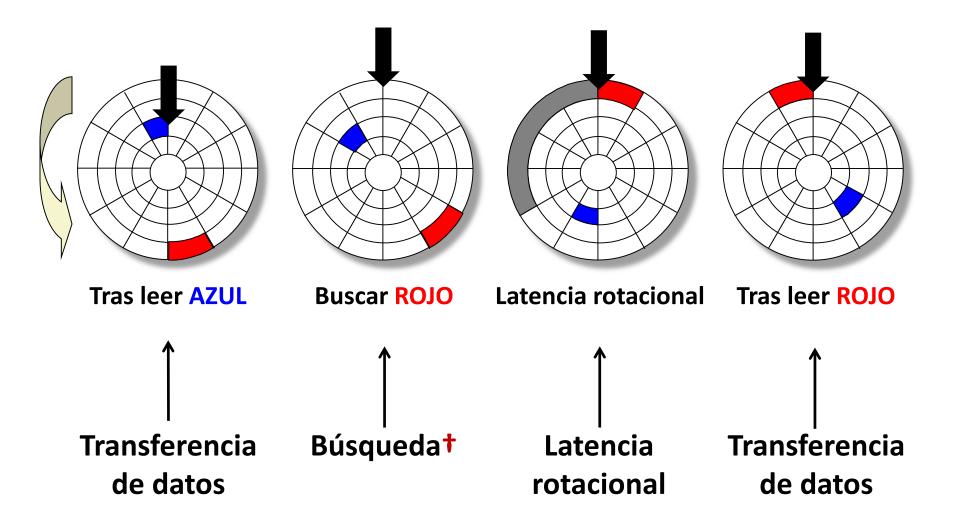
Funcionamiento de un disco (Visto en un solo plato)



Funcionamiento de un disco (Visto en varios platos)



Acceso a disco: componentes del tiempo de servicio



Tiempo de acceso a disco

■ Tiempo promedio acceso algún sector determinado, aprox:

 $T_{accesso} = T_{prom \ búsqueda} + T_{prom \ rotación} + T_{prom \ transferencia}$

■ Tiempo de búsqueda (T_{prom búsqueda})

- Tiempo para colocar cabezales sobre el cilindro que contiene el sector
- Valores típicos T_{prom búsqueda} = 3—9 ms

■ Latencia rotacional (T_{prom rotación})

- Tiempo esperando a que pase bajo cabezales el primer bit del sector
- $T_{prom rotación} = 1/2 \times 1/RPMs \times 60 s/1 min$
- Velocidad rotacional típica = 7,200 RPMs (⇒ 4.17 ms)

■ Tiempo de transferencia (T_{prom transferencia})

- Tiempo para leer los bits del sector
- T_{prom transferencia} = 1/RPMs x 1/(# sectores/pista prom) x 60 s/1 min

Tiempo para una rotación (minutos) fracción de rotación a leer

Ejemplo de tiempo de acceso a disco

Dados:

- Velocidad rotacional = 7,200 RPM
- Tiempo búsqueda promedio = 9 ms
- # sectores/pista promedio = 400

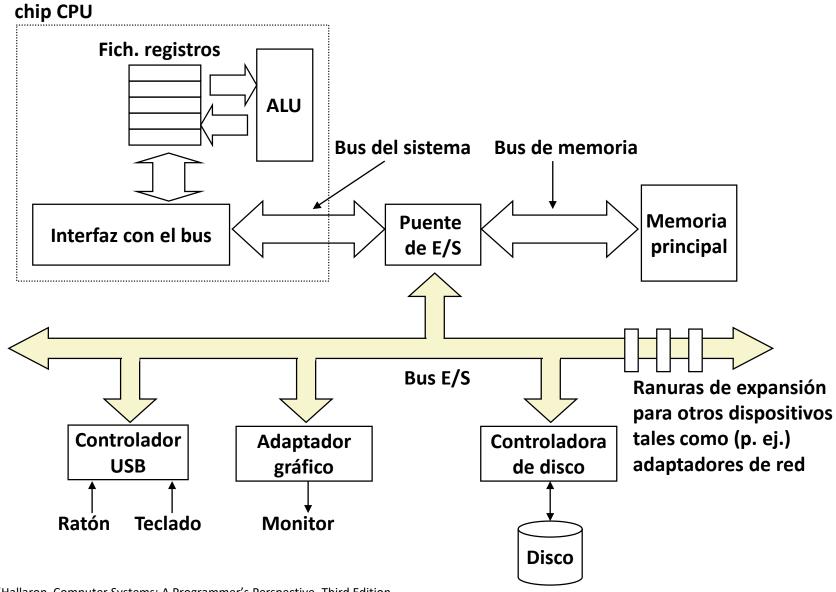
Calcular:

- T_{prom rotación} = 1/2 x (60 s/7200 RPM) x 1000 ms/s = 4.17 ms
- T_{prom transferencia} = $60/7200 \times 1/400 \times 1000 \text{ ms/s} = 0.02 \text{ ms}$
- $T_{acceso} = 9 \text{ ms} + 4.17 \text{ ms} + 0.02 \text{ ms} = 13.19 \text{ ms}$

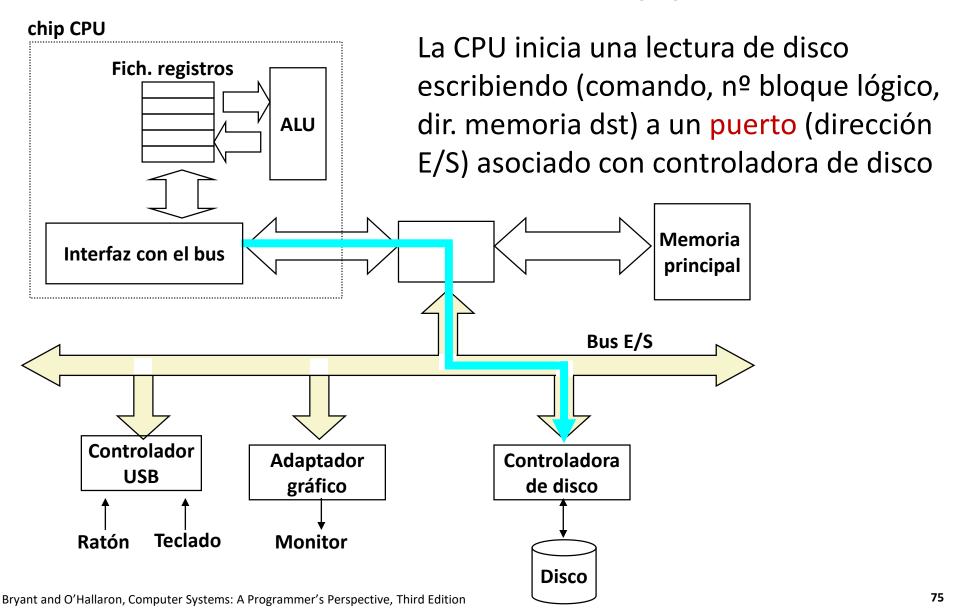
Puntos importantes:

- Tiempo acceso dominado por tiempo búsqueda y latencia rotacional
- El primer bit en un sector es el más caro (lento), el resto sale gratis.
- Tiempo acceso SRAM aprox. 4ns/palabra 64b, DRAM aprox. 60ns
 - Disco es aprox. 40.000 veces más lento que SRAM,
 - 2.500 veces más lento que DRAM[†]

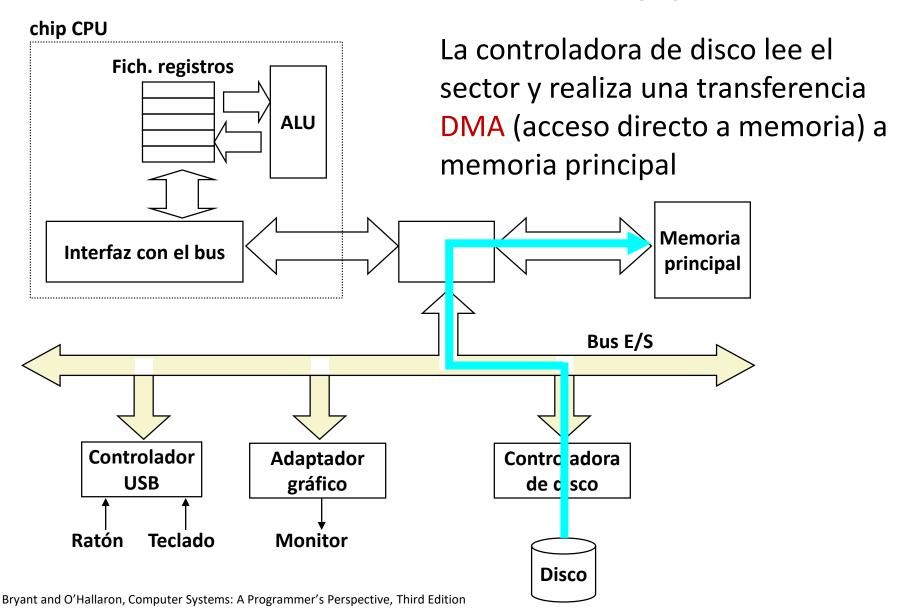
Bus de E/S



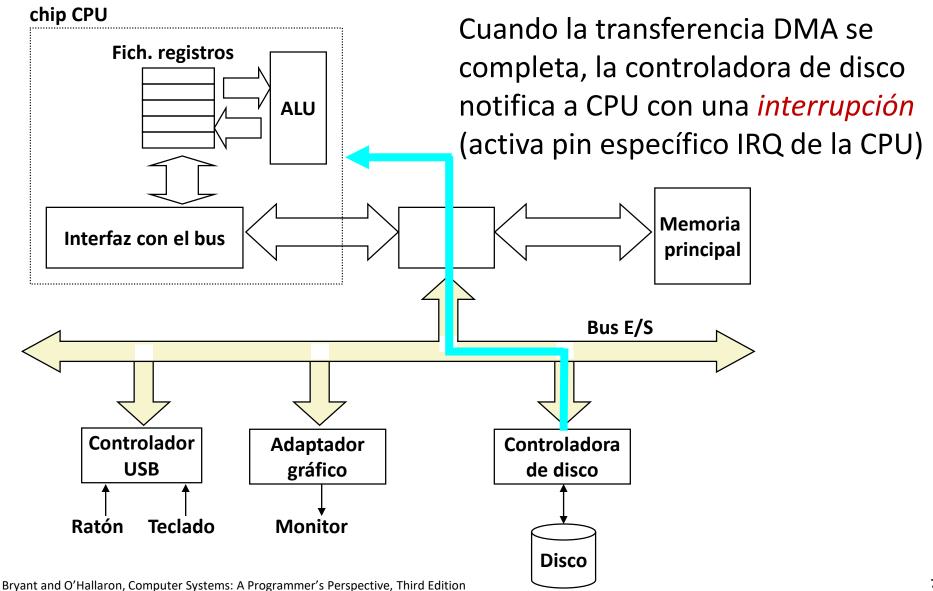
Lectura de un sector de disco (1)



Lectura de un sector de disco (2)



Lectura de un sector de disco (3)



Memorias no volátiles

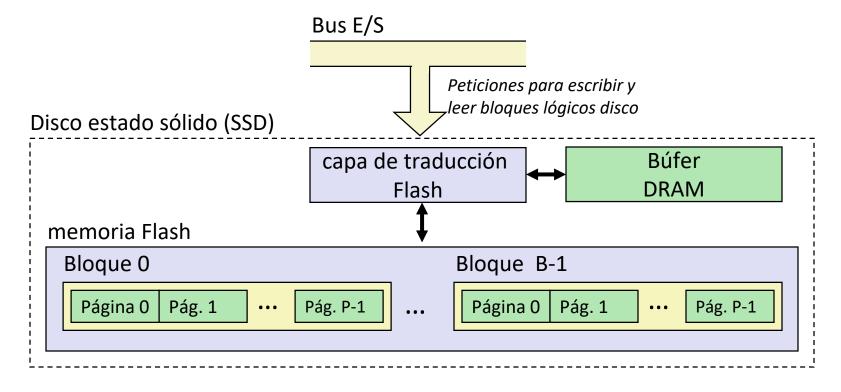
- SRAM y DRAM son memorias volátiles
 - Pierden información si se apagan
- Las memorias no volátiles retienen valores incluso si se apagan
 - Memoria de sólo lectura (ROM):
 - programada durante su fabricación
 - PROM progr. usr. irreversible, EPROM borrable (luz UV)→
 - **EEPROM:** PROM borrable eléctricamente
 - Memorias Flash: EEPROMs con capacidad borrado parcial (por bloques)
 - se desgastan tras aprox. 100.000 borrados
 - 3D XPoint[†] (Intel Optane) & NVMs emergentes
 - nuevos materiales

Aplicaciones de las memorias no volátiles

- Programas firmware almacenados en una ROM (BIOS, controladoras de disco, tarjetas de red, aceleradores gráficos, subsistemas seguridad...)
- Discos de estado sólido (reemplazando discos giratorios)
- Caches de disco



Discos de estado sólido (SSDs)



- Páginas: de 4KB a 512KB, Bloques: de 32 a 128 páginas
- Datos escritos/leídos en unidades de páginas
- Una página se puede escribir sólo tras borrar su bloque
- Un bloque se desgasta tras unas 100.000 escrituras

Prestaciones características SSD

Benchmark[‡] de un Samsung 970 EVO Plus

https://ssd.userbenchmark.com/SpeedTest/711305/Samsung-SSD-970-EVO-Plus-250GB

Rendimiento lectura secuencial 2.126 MB/s Rendmto. escritura sec. 1.880 MB/s Rendimiento lectura aleatoria 140 MB/s Rendmto. escritura aleat. 59 MB/s

- Acceso secuencial mucho más rápido que aleatorio
 - Tema omnipresente en jerarquías de memoria
- Escrituras aleatorias son especialmente lentas
 - Borrar un bloque lleva mucho tiempo (~1ms)
 - Modificar una página de un bloque requiere que todas las otras se copien a un nuevo bloque
 - La capa de traducción Flash permite acumular una serie de pequeñas escrituras antes de realizar una escritura de bloque

SSD frente a Discos giratorios

Ventajas

No partes móviles -> más rápidos, menor consumo, más resistentes

Desventajas

- Eventual desgaste
 - mitigado por "lógica nivelado desgaste" en capa traducción flash
 - p.ej. Samsung 970 EVO Plus garantiza que se pueda escribir 600x
 la capacidad del disco antes de desgastarse[†]
 - controladora migra datos para repartir/minimizar nivel desgaste
- En 2019, aprox. 4x más caro por byte (que giratorios)
 - y seguirá cayendo ese coste relativo

Aplicaciones

- reproductores MP3, smartphones, portátiles
- cada vez más común en servidores y PC sobremesa

† 600x << 100.000 borrados bloque

Memoria I: Jerarquía de memoria

- La abstracción de memoria (concepto de Lectura y Escritura)
- RAM: bloque constructivo de memoria principal
- Configuración y diseño de memorias utilizando varios chips
- Localidad de las referencias
- Jerarquía de memoria
- Tecnologías de almacenamiento, y tendencias

Resumen

- La brecha de velocidad entre CPU, memoria y almacenamiento masivo continúa ampliándose.
- Los programas bien escritos exhiben una propiedad llamada localidad.
- Las jerarquías de memoria, basadas en cacheado, cierran la brecha al explotar la localidad.
- El progreso en memoria flash está sobrepasando a todas las demás tecnologías de memoria y almacenamiento (DRAM, SRAM, disco magnético)
 - Capaz de apilar celdas en tres dimensiones

Guía de trabajo autónomo (4h/s)

- Estudio: del Cap.6 CS:APP (Bryant/O'Hallaron)
 - Accessing Main Memory, Random Access Memory, Enhanced DRAMs
 - § 6.1.1 pp.623-625, 615-621, *621-622*
 - Locality, The Memory Hierarchy

- Disk Storage, Nonvolatile Memory, Solid State Disks, Storage Technology Trends
 - § 6.1.2 .1.3 pp.625-636, 622-623, 636-638-640
- **Ejercicios:** del Cap.6 CS:APP (Bryant/O'Hallaron)
 - Probl. 6.1§ 6.1.1, p.620
 - Probl. 6.7 6.8 § 6.2.3, pp.644, 645
 - Probl. 6.2 6.6 § 6.1.2, pp.628, 631, 632, 637, 640

Bibliografía:

[BRY16] Cap.6 Computer Systems: A Programmer's Perspective 3rd ed. Bryant, O'Hallaron. Pearson, 2016

Signatura ESIIT/C.1 BRY com

Diapositivas suplementarias

Tendencias en almacenamiento

SRAM

Métrica	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2015:1985
\$/MB	2,900	320	256	100	75	60	25	116
acceso (ns)	150	35	15	3	2	1.5	1.3	115

DRAM

Métrica	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2015:1985
\$/MB	880	100	30	1	0.1	0.06	0.02	44,000
acceso (ns)	200	100	70	60	50	40	20	10
tam. típico (MB)	0.256	4	16	64	2,000	8,000	16.000	62,500

Disco

Métrica	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2015:1985
\$/GB búsqueda (ms) tam. típico (GB)	100,000 75 0.01	8,000 28 0.16	300 10	10 8 20	5 5 160	0.3 3 1,500	0.03 3 3,000	3,333,333 25 300,000

Bryant and O'Hallaron, Computer Systems: A Programmer's Perspective, Third Edition

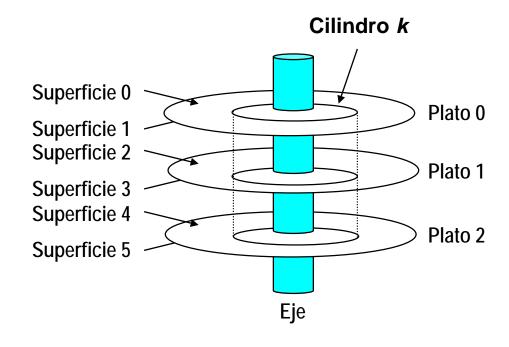
Frecuencia reloj CPU

Punto inflexión en historia computadores al chocar diseñadores con "Muro Potencia"

			!					
	1985	1990	1995	2003	2005	2010	2015	2015:1985
CPU	80286	80386	Pentium	P-4	Core 2	Core i7(r	n) Core i7(h	n)
Frecuenci reloj (MHz		20	150	3,300	2,000	2,500	3,000	500
Tiempo ciclo (ns)	166	50	6	0.30	0.50	0.4	0.33	500
Cores	1	1	1	1	2	4	4	4
Tiempo efectivo ciclo (ns)	166	50	6	0.30	0.25	0.10	0.08	2,075

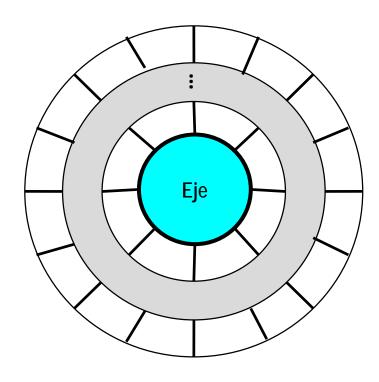
Geometría de un disco (Vista en varios platos)

Pistas alineadas forman un cilindro



Zonas de grabación

- Los discos modernos particionan las pistas en subconjuntos disjuntos llamados zonas de grabación
 - Las pistas de una zona tienen el mismo número de sectores, determinado por la circunferencia de la pista más interna.
 - Cada zona tiene una cantidad diferente de sectores/pista, las zonas externas tienen más que las zonas internas.
 - Así que usamos el promedio de sectores/pista cuando calculamos la capacidad.



Cálculo de la capacidad de un disco

```
Capacidad = (# bytes/sector) x (# sectores/pista prom.) x (# pistas/superficie) x (# superficies/plato) x (# platos/disco)
```

Ejemplo:

- 512 bytes/sector
- 300 sectores/pista (en promedio)
- 20,000 pistas/superficie
- 2 superficies/plato
- 5 platos/disco

```
Capacidad = 512 x 300 x 20000 x 2 x 5
= 30,720,000,000
= 30.72 GB
```

Bloques (de disco) Lógicos[†]

- Los discos "modernos" presentan una visión más simple y abstracta de la compleja geometría de sectores en disco:
 - El conjunto de sectores disponibles se modela como una secuencia (0, 1, 2, ...) de bloques lógicos de tamaño b
- Correspondencia entre bloques lógicos y sectores reales (físicos)
 - Mantenida en hardware/firmware (controladora de disco)
 - Convierte peticiones de bloques lógicos en tripletes (superficie, pista, sector).
- Permite al controlador reservar cilindros de repuesto para cada zona.
 - Contribuye a la diferencia entre "capacidad formateada" y "capacidad máxima"